



无障碍阅读

进入关怀版



# 深圳市科技创新委员会

深圳市国家自主创新示范区管理委员会 深圳市高新技术产业园区管理委员会 深圳市外国专家局

- 为您推荐:
- 外国人来华许可
- 项目申报
- 科技计划
- 高新技术企业认定
- 深圳高新区

- 首页
- 政务公开
- 政务服务
- 公众参与
- 深圳高新区
- 党建园地
- 科技服务

您当前的位置 > 首页 > 政务公开 > 通知公告

## 深圳市科技创新委员会关于发布2023年度第二批科技创新券兑现申请指南的通知

信息来源: 深圳市科技创新委员会 发布时间: 2023-05-05 A- A+ 视力保护色: ■ ■ ■ ■

各有关单位:

现发布2023年度第二批科技创新券兑现申请指南，请各有关单位按照指南要求积极申报。有关事项通知如下：

网上填报受理时间：2023年5月5日--2023年6月5日（截至24：00）。

**只需网络填报，无需提交纸质材料。**申请单位在网上填报受理时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报项目申请书并提交。提交后，点击申请书上的“签字盖章页打印”将打印文件签字盖章后扫描提交审核（系统受理状态为“待窗口受理”）。

特此通知。

深圳市科技创新委员会

2023年5月4日

附件下载：

- 附件1：深圳市科技创新委员会2023年度第二批科技创新券兑现申请指南.doc
- 附件2：科技创新券兑现申请书（填写说明）.pdf
- 附件3：科研诚信承诺书（模板）.docx

分享到：   

[【打印本页】](#)

友情链接：


[隐私声明](#) - [版权保护](#) - [网站帮助](#) - [网站地图](#) - [投诉渠道](#)

主办单位：深圳市科技创新委员会  
(深圳市国家自主创新示范区管理委员会 深圳市高新技术产业园区管理委员会 深圳市外国专家局)

@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.



微信公众号

网站标识码: 4403000018 粤ICP备18010673号-1  粤公网安备 44030402002884号

通讯地址: 深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼